SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO .: 63-096946 [JP 63096946 A] PUBLISHED: April 27, 1988 (19880427)
INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) .: 61-243615 [JP 86243615] APPL NO.:

FILED: October 13, 1986 (19861013)
INTL CLASS: [4] H01L-023/46; H01L-023/28; H01L-023/34
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components) Section: E, Section No. 656, Vol. 12, No. 335, Pg. 65, JOURNAL:

September 09, 1988 (19880909)

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a withstand voltage between an electric route and a cooling route by a method wherein the electric route is insulated completely from the cooling route by inserting an insulating plate between an electric-current terminal and a cooling block and the whole device is sealed by an insulating material so that the dew condensation on the insulating plate can be prevented.

CONSTITUTION: The heat generated by a semiconductor device 1 is conducted from an electric-current terminal 2 installed on both faces of the device over an insulating plate 8 to a cooling block 3, and is discharged after the heat has been absorbed by cooling water. The efficiency of thermal conductivity is influenced only a little by the insulating plate 8, but is not worsened. Because the insulating plate 8 is installed, an electric route is insulated electrically from a cooling route, and the cooling water is not electrified. It is not required to control the water quality of the cooling water; the corrosion by an electric current is not caused. In addition, except for a connecting part 2a and a part 5a to conduct the heat to the outside, the whole assembly including a pressurizing structure 9 is insulated and sealed 10. As a result, it is possible to prevent the dew condensation on the insulating plate 8 and to increase the pressure- tight performance between the electric route and the cooling route. It is,

therefore possible to obtain an ultra-high-voltage semiconductor device easily

19 日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

四公開特許公報(A)

昭63-96946

Mint Ci.4

量別記号

庁内整理番号

公公開 昭和63年(1988)4月27日

H 01 L 23/46 23/28

23/34

Z-6835

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 半導体装置

> 图 四61-243615 **2049**

昭61(1986)10月13日 ●田

H 砂発 明 者

兵庫県伊丹市塔原 4 丁目 1 香地 三菱電機株式会社北伊丹

三菱電撥株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 の代 理 人

外2名

半島作業子の同盟に電鉄塩子。冷却ブ それぞれ頭次に重ね、かつこれらの福宝を加圧権 **造部により加圧技持して構成する半導体装置構造** において、美色名電視場子と冷却プロックとの被 圧調器に絶数板を介在,挿入させて、電気的に絶 量すると共に、前記各電波端子の外部への接続部 分と、前記各階部プロッタの外部への施保道部分 とも独立、かつ意記加圧構造器と含み。で にっぴ 全体を絶滅対判により対止させて構成したことを 物性とする半導体装置。

3、 疫情の詳細な展明

(点表上の利用分野)

この養明は、半導件養養に関し、さらに詳しく

(従来の技権) 中国ロー

それにトランジスタなどの半導体素子におい 発熱温度によりその特性が等しく変化しい かつ放放作用の悪い環境では、具部発展によつて 破壊する危険すらあるために、その対策として、 従来 から放為手段を講じた種々の半導作装置 構成 が投資されていることのというセントリーの

従来例によるこの種の放為手段を請じた半導体 装置として、ことでは水冷式半導体装置の構成を 節2回に示す。 ロックサ サモュール

ナなわち、この第2間従来何様点において、行 号1は半導体裏子。こゝではダイオードを示し、 2 はこの半導体書子1 の開始側に截した一角の電 波鳩子、3 はさちにこれらの名電波爆子の外側に 配した油伝導性の臭好な金属からなる一分の冷却 プロックで、それぞれの内盤には、冷却水の水路 4. 水形成され、各水路に比い黄綱などの金属から なるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付け により取付けると共に、一方のニップル5,5 質を



特蘭昭63-96946(2)

配管ホース8 により連結させ、他方のニップル5。 1 を通して、矢印のように海鮮水を造水させ、前 記手選体第子1 の長馬を、これら一対づいの電波 端子2、2 および海洋ブロック3。3 を介して海岸し 将るようにしてあり、また、7 は地径座で、前記 半導体第子1.各電波域子2、2 および各海洋ブロッ タ3、3 を挟持して、矢印に示す圧波力を受けるよ うにすると共に、関示しない加圧調査器との電気 的絶疑をとるようにしたものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかして、前記第2回便を倒線成での平準体験 選における最大の放点とするところは、各階部プロック3.3 の水路4.4 が帯電されることにあり、 このために平導体第子1 の同様にからる電圧が、 そのまら配管ホース5.2 おび内部の冷却水にも印 油されて、この冷却水の投放が低いと、多くの液 れ電波が冷却緩路を流れ、特に直旋電圧がかけら れている場合には、ホースニップル5.5 が電波質 食で溶解。振興することがあつて、短期間で各冷 却プロック3.3 が使用不能になるほか、このよう

実面前露によって電視が扱れる現金を発生しており、この点は、単に拍攝照施を延長させるだけでは解決し得ない問題であって、電気振路と冷却振路間の耐電圧にはおのずと表界があり、これは半端体素子1の有する特性。定むを十分には新用し存ないことを意味していて、この道の装置模式にとって好ましくないものであった。

この発明は、従来のこのような問題点を解析するためになされたもので、その目的とするところは、 半導体第子の有する特性。定格を十分に発揮し得て、電視資金を発生せず、かつ感覚事故の慎れのない高階圧の平導体被置を提供することである。

(開発点を卸換するための手段)

教記目的を達成するために、この発明に係る事 準保装製は、電波地子と冷却プロッタとの被圧製 既に他是板を介を、挿入させると共に、加圧構造 基を含めた教堂を作を地級材料で対止させたもの で、る。

用)

に 内 却 末 の 根 杭 が 低 い と 、 感 電 の 惧 れ す ら あ つ て を 欲 で あ り 、 これ を 防止 す る た め に は 、 冷 却 木 の 気 状 も 可 及 的 に 高 く す る ぬ 要 が あ つ て 、 そ の 木 質 の 管 理 も 存 品 で な い な ど の 不 利 が あ る 。

そこで、これらの対策として、第3回の部分所 部に示すように、電流端子2 と冷却プロック3 と の間に、ペリリアとかポロンナイトライド(BH)な どの糸伝導性の良好な絶縁被8 を介在させて、電 気証的と冷却疑點とを絶縁した構成が提案されて いる。なお、この場合。絶疑板8 の厚さは、おゝ よそ 0.5~1.5mm 程度が一般的である。

そして、この第3回使来倒横成の場合、半導体 常子1 に生ずる発施は、電波域子2.地路板8.およ びカ却プロック3 を延て冷却水に伝遊吸取される が、電波域子2 と冷却プロック3 間の地級耐電圧 を十分に確保するために地級板8 の外形を大きく させて、その拍脳距離を可及的に延長させるよう にしている。

しかし一方。冷却水を用いる上では、絶疑板 B の表面での始雲関盟を避けることはできず、この

すなわち、この発明では、電波増子と冷却プロック間に絶益級を挿入介在させることにより、電気経路と冷却経路を完全に絶縁でき、併せて装置全体を絶益材料で封止させることにより、絶縁板調の結算などを認止し得て、電気経路と冷却経路間の耐電圧を格段に向上できるのである。

(突 集 例)

以下、この発明に係る半導体装置の一実施例に つき、第1回を参照して詳細に表明する。

第1 菌はこの実施例による半導体装置の展更構成を示す新疆面であり、この第1 固実施例において、前記第2 間。第3 固従来例と同一符号は同一または相当部分を示している。

十なわち、この第1国実施例においても、符号 1 は半導体変子。これではダイオードを示し、2 はこの半導体変子1 の関係側に配した一角の電波 塊子、1 はさらにこれらの各電波塊子の外側に配 した損などの施保減性の良好な金属からなる一分 の内却プロックで、それぞれの内部には、冷却水 の水坊(が形成され、各水筋には、黄銅などの金





異からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5。5 間を配管ホース8 により運筋させ、他方のニップル5。5 を通して、矢印のように冷却水を汲水させ、前配半部体割子1 の発胎を、これら一対づいの電波属子2.2 および冷却プロック3.3 を介して冷却し得るようにしてある。

また、8 はアルミナ・宣化アルミニウムとか、ポロンナイトライドなどの・無伝導性の良好な電気地級材料からなる地級板であつて、前配各電波以子2 と冷却ブロック3 との間に介在・挿入されており、この地級板8 の厚さは、通常の場合・その耐電圧によつて決定されるが、 0.5~1.5mm 投度の複数が一般的である。

さらに、8 は貧配名部品相互を加圧挟持させる ための加圧構造部であり、8aは規定の圧挟力を与 えるための板パネ、8bはこの圧接力を保持するた めのポルトである。

そしてまた。10は前記各電波網子2の外部への 放航部分2mと、前記各階部プロック3の外部への

制され、電気疑路・冷却疑路間の高耐圧化が可能 になり、これらによつて、従来・純水を使用しな ければならなかつた超高圧の半導体要数をも容易 に実現し得るのである。

なお、前記実施例構造においては、水冷式の準 導体装置に適用する場合について述べたが、その 他、自冷式とか異冷式などの任意の冷却方式によ る半導体装置に適用しても阿振な作用。硬化が得 られる。そしてまた、この実施例構造では、半導 体書子を1個だけ用いる場合について述べたが、 これを複数個銀合せて用いる場合にも広く適用で きることは初齢である。

(発明の角果)

以上群流したように、この発明によれば、半導体素子の問題に電流組子。冷却プロックをそれぞれ順次に重ね、かつこれらの相互を加圧構造においより加圧技神して構成する半導体装置構造において、各電流組子と冷却プロックとの装圧循環に始ばを全介在。挿入させて、電気的に絶談すると共に、各電波組子の外部への接続部分と、各角却プ

然伝達部分5aとを除き、かつ前記加圧構造部9の 全体を含んで、これらを外部に対して被覆針止す るための、例えば、エポキシ横勝。ゴムなどの絶 証材料からなる針止外数である。

しかして、この実施保護遊の場合・本書体案子 しからの発生無は、その問題例での電技婦子2,能 級板8,および冷却プロック3 を緩び、冷却水によ り吸収排除され、所関の半導体案子1 の冷率は、 が果されるのであり、この際の無保事効では、 総板8 の介在による優かな影響のみをは、 を板2 の介在による優かな影響のみをなるがない。 で気にあるため、この絶縁板8 がなった れているために、電気緩路のが電気を れているために、電気緩路のが電気を はによるために、電気緩路のが電気を れているために、電気緩路のが電気を によるになるになるが、 での水質性理が不要になり、かつ電波質食を生ず る低れもない。

さらに、外部での接続部分2a、および外部への 熱伝達部分5aを除き、かつ加圧構造部8 を含んだ 全体を、地縁材料からなる対止外費10により対止 させているために、絶縁版8 の変遷に生ずる結業 を防止できて、変調値での流れ電波が効果的に抑

ロックの外部への無伝達部分とを映き、かつ加田 調査を含み、これらの全体を絶疑材料により 企させた検査にした」ので、電気経路、冷却経路 では気的に絶縁されることになり、冷却水とは ではず、使つては、変しなが変更の結構を生ずの 使れがなく、また、絶縁級での変更の結構を生り では、変面側を開いている。 には、変面側を開いている。 には全体構造も比較の などの使れた特長を有するものであ

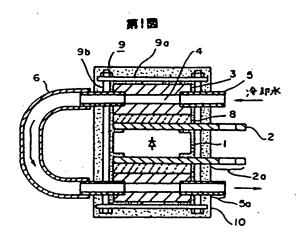
4.図図の簡単な散明 📑

第1回はこの発明に係る半導体装置の一実施例による概要構成を示す装飾調配であり、また第2回、および第3回は同上装置の使来例による概要 構成をそれぞれに示す装飾調配である。

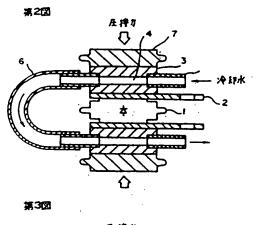
1 ・・・半導体素子、2 ・・・電視線子、3 ・・・冷却プロック、6・・・水路、5 ・・・絶縁板、8 ・・・加圧構造盤、3a・・・板パネ、8b・・・加圧ポルト、10・・・対止外改上層集状体。

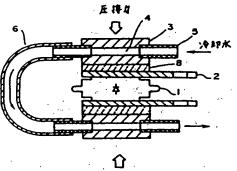


特開昭63-96946(4)



1: 年集休素3 2:電流端3 3:冷却アロッ7 4: 次路 8: 総縁様 9: 施及様 9: 施及様 9b: 加及ボ 10: 対止外装





		e vi							
		i de					are of he are	#** ***	4
						14 To			
							Maria de la compansión de		**
			¢.						v. C.
		÷					e Je		
									:
				* * *					
	manuscriptor of the second								And the same of th
				76 g					
				*.	8 4				
	.e.								
			\$1.						
			ing tanggaran dan dan dalam kanggaran dan dalam dan dalam dan dan dalam dan dan dan dan dan dan dan dan dan da Manggaran dan dan dan dan dan dan dan dan dan d						
	$S_{i,j} = \sum_{i \in \mathcal{I}_{i,j}} c_{i,j}$								
									A. Carlotte
	, ref e	in the second				e.			e de la companya de l
								and the second s	
							-:		
					. •				
		\$			¥	, * .		er ≱er en er	w W
									general control of the control of th
						5 B			
					* ***			And the second s	And the second
			·		* * *				
								i u jednoga. Odani	
						v.			4.1. 4.1.
	\$ 1					*			
				¢.		*	•		
		*							
	1 /								
			.					e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	* * * * ***
		j transition of		•				jedi Na	
	¥	•	en e				44.	Maria Carlos Marias (Marias)	· ***
	Æ.			2 2 90	•		Carlos Ca		ATT STATE OF THE S
and the second of the second o	4	2465 j.;	1 (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		2.7				